

(別紙2)

## 同 意 書

年 月 日

国立大学法人名古屋大学 殿

所属部局・身分  
氏 名  
(署名押印)

私は、今後、名古屋大学において、研究プロジェクト

「」

に關与することとなりますが、この研究に關し、發明、考案、意匠、品種、半導体集積回路の回路配置、ノウハウ、あるいは著作物として知的財産権を取得しうる成果が生じた場合には、貴法人の職務發明規程等（「名古屋大学職務發明規程」、「名古屋大学職務發明規程細則」、「名古屋大学著作物取扱規程」等）に従うことを前提として、職務發明、法人著作等と同様に取り扱われることに同意します。また、この研究に關し、成果有体物が生じた場合には、貴法人の成果有体物取扱規程に従うことを前提として、貴法人の業務として作製した成果有体物と同様に取り扱われることに同意します。また、この研究に關し、商標が生じた場合には、貴法人の商標取扱規程に従うことを前提として、貴法人の業務として選択した商標と同様に取り扱われることに同意します。

なお、「名古屋大学職務發明規程」、「名古屋大学職務發明規程細則」、「名古屋大学著作物取扱規程」、「名古屋大学成果有体物取扱規程」、「名古屋大学成果有体物取扱規程細則」及び「名古屋大学商標取扱規程」については、内容を讀んで理解しました。

また、本研究プロジェクトに参加し、その研究過程で創出した研究情報、及び外部組織から入手又は外部組織と共有する研究情報のうち、名古屋大学にて管理すべき秘密情報に該當する旨、指導教職員から提示された情報については、秘密管理する情報の範囲、秘密保持義務及び付随義務の内容、秘密保持期間、秘密情報を含む成果の公表の方法等を遵守することに同意します。

以 上